111

●低温プロセス用新規透明電極材料 アドバンストマテリアル研究所新規ターゲットグループ 土田 裕也 秋池 良 原 浩之 倉持 豪人

1. はじめに

透明電極材料は導電性と可視光領域での透明性を併 せ持つことから、ディスプレイや太陽電池などの光学 デバイスにおける主要な構成部材の一つとして広く用 いられている。中でも、スズ添加酸化インジウム(ITO) は低抵抗かつ高透過率な特性を有することから、上述 した用途において不可欠な材料として知られている。 ITO は通常、数十~数百 nm の厚さの薄膜として用い られ、成膜に関してはスパッタリング法が工業的に最 も良く利用されている。スパッタリング法で成膜を行 う場合には、準安定相であるアモルファス膜が形成さ れることから、基板加熱やポストアニールによって熱 を加えることで膜を結晶化させることが必要となる。 現行の ITO では、結晶化の開始温度が約 150 ~ 160℃ であり1)~3)、十分に低抵抗、高透過率な特性を得る ためには200℃以上の高温で熱処理を行うのが一般的 である4)。

一方で、近年ではデバイスの薄型化、軽量化、フレ キシブル化の観点から、従来用いられてきたガラスで はなく樹脂を基板にしたデバイスの開発が盛んに行 われている⁵⁾。樹脂基板を用いる場合、プロセス温度 を樹脂基板の融点あるいはガラス転移点以下とする 必要がある⁶⁾。さらに、応答速度の短縮といったデバ イスの高性能化や画面サイズの大型化の観点から、透 明電極材料には一層の低抵抗化が求められている⁷⁾。 一般にノート型パソコンなどに使われる 10 型程度の タッチパネルでは 100 Ω/□以下の抵抗値である必要 があったが、今後は 20 型以上の大型ディスプレイに おいてもタッチパネルの採用が進む可能性があり、80 Ω/□以下まで抵抗値を下げることが求められる⁸⁾。

太陽電池においても、軽量化、コストダウン、フレ キシブル化による曲面への設置などの観点から、タッ チパネルと同様に樹脂基板を用いたモジュールの開発 が行われており、低温プロセスにおいて低抵抗化が可 能な透明電極材料の開発が重要である⁹⁾。

このように次世代光学デバイスの透明電極では低温 プロセスにおいて低抵抗と高透過率を実現可能な材料 の開発が求められている。

本稿では低温プロセスにおけるタッチパネル製造、 太陽電池製造に適した材料として新たに開発した酸化 インジウム系透明電極材料の膜特性を中心に紹介する。

2. タッチパネル用新規開発材料 USR の特徴

[1] 電気特性

次世代のタッチパネルに用いられる透明電極の要求 特性に関して、先に述べたように、今後は樹脂基板上 での成膜が可能となる低いプロセス温度で 80 Ω/\Box 以 下の低抵抗を実現することが求められる。膜厚を厚 くすると抵抗値が下がる反面、配線パターンが視認さ れてしまう問題が生じることから、透明電極は 20 ~ 30nmの膜厚で使用されるのが一般的である。この膜 厚で上記抵抗値を達成するためには抵抗率が 200 μ Ω cm 程度であることが必要となる。以上から、汎用樹 脂基板の一つである PET (ポリエチレンテレフタレー ト)が十分に耐えうると考えられる 150℃以下の温度 において 200 μ Ω cm の抵抗率を達成可能な材料の開 発を目標とした。

新規開発材料(以下、USRと表記)を用いて作製し た薄膜と工業的に広く用いられているITO 膜の電気 特性を比較した。ここで、低温度プロセスでITO を 成膜する場合には、スズ添加量の低いITO を用いる ことが一般的であるため、スズ添加量が3wt.%である ITO (SnO₂:3wt.%)を比較対象とした。成膜はDCマ グネトロンスパッタ法で行い、基板はガラス基板、基 板温度は室温、膜厚は30nmとした。スパッタガスに はAr と O₂を使用し、Ar/O₂の比率、スパッタガスに スパッタガス圧力の条件最適化を実施した。成膜後の 膜サンプルを大気中で加熱処理した後、ホール効果測 定により電気特性評価を実施した。このときの加熱処 理温度は100~150℃とし、加熱時間は60分とした。 **表1**に150℃,60分加熱後の電気特性を示す。

ITO 膜では抵抗率が $331 \mu \Omega$ cm であり、低温度プ ロセスにおいて低抵抗な膜を得ることができない。一 方、USR 膜では抵抗率が $197 \mu \Omega$ cm であり、目標値

膜厚 30nm		USR	ITO
大気中 150℃, 60 分アニール			$(SnO_2: 3wt.\%)$
シート抵抗	$(\Omega \swarrow \Box)$	65	108
抵抗率	$(\mu \Omega cm)$	197	331
移動度	$(cm^2 \swarrow Vs)$	51	37
キャリア密度	(cm^{-3})	$6.0 imes 10^{20}$	$5.1 imes 10^{20}$

表1 USRの電気特性

を達成する十分に低抵抗な膜を得ることが可能である。 図1にUSR膜の抵抗率のアニール温度依存性を示す。



図1 USR 膜の抵抗率のアニール温度依存性

USR 膜は 100℃でも十分に結晶化が進行し、150℃ 以下の低温度プロセスにおいても低抵抗化が可能であ ることがわかる。

PET や PEN (ポリエチレンナフタレート) などの フィルム基板の実使用温度が 130℃~ 170℃であり、 PC (ポリカーボネート)の実使用温度が最大で 130℃ であることを考慮すると⁶⁾、これら樹脂基板を用いた フレキシブルデバイスの透明電極材料として USR 膜 の適用が期待される。

図2にガラス基板上とPET基板上のそれぞれに USRを成膜し、大気中60分のポストアニールを行っ



図2 ガラス基板上と PET 基板上での抵抗率比較

た後の抵抗率比較を示す。

成膜条件を調整することによって150℃、100℃い ずれのアニール温度においても、ガラス基板上と同程 度の抵抗率が PET 基板上でも得られている。

[2] 光学特性

図3に150℃,60分アニール後のUSR膜の透過スペクトルおよび吸収スペクトルを示す。



比較のために、200℃,60分加熱により完全に結晶 化を進行させたITO(SnO₂:3wt.%)膜の透過スペク トルおよび吸収スペクトルも示した。図3のスペクト ルは基板を含めた透過率および吸収率であり、膜厚は 30nmである。USRは可視光領域において透過率、吸 収率ともにITO 膜と同等の高い透過率と低い吸収率 を示すことがわかる。これは、USR 膜がITO 膜と同 等の良好な光学特性を150℃以下の低温プロセスで発 現可能であり、タッチパネルをはじめとした光学デバ イスの透明電極を低温プロセスで作製する際に非常に 有用な材料であることを意味する。

[3] 薄膜の信頼性

次世代のタッチパネルはスマートフォンやタブレッ ト等の可搬性を有した端末に用いられることが多く、 使用環境も多岐にわたることが予想されるため、熱や 水分にさらされるような環境下においても安定に動作 することが要求される。この安定性を確認するため、 USR 膜の耐久性試験を実施した。試験方法として、 加熱処理後の薄膜を大気雰囲気下で温度 85℃、湿度 85%の恒温恒湿条件で保持したときの電気抵抗の経時 変化を観測する方法をとった。

図4に USR 結晶膜の抵抗変化比(R_{after} / R_{initial})の 経時変化の結果を示す。



図4 USR 膜の抵抗変化比の経時変化

USR 結晶膜は ITO 結晶膜と同等以上の高い耐久性、 信頼性を有していることがわかる。

3. 太陽電池用新規開発材料 SRE の特徴

[1] 電気特性

新規開発材料(以下、SREと表記)を用いて作製し た薄膜とITO 膜の電気特性を比較した。ここで、現 行の太陽電池は200℃程度のプロセス温度で透明電極 を製造することが多く、スズを10wt.%添加したITO (SnO₂:10wt.%)を用いることが一般的であるため、こ れを比較対象とした。

成膜は DC マグネトロンスパッタ法で行い、基板 はガラス基板、基板温度は室温、膜厚は 150nm とし、 加熱時間は 30 分とした。前述のタッチパネル用新規 開発材料と同様の条件最適化、電気特性評価を実施し た。**表 2** に 200℃, 30 分加熱後の電気特性を示す。

膜厚 150nm 大気中 200℃, 30 分アニール		SRE	ITO (SnO ₂ : 3wt.%)
シート抵抗	$(\Omega \nearrow \Box)$	14	15
抵抗率	$(\mu \Omega cm)$	206	225
移動度	$(cm^2 \diagup Vs)$	95	20
キャリア密度	(cm ⁻³)	3.2×10^{20}	1.3×10^{21}

表2 SRE の電気特性

SRE は現行のプロセス温度において ITO を凌ぐ低 抵抗を示すほか、ITO とは異なりキャリア密度ではな く移動度の高さが低抵抗の要因となっている。詳細は 後述するが、低キャリア密度、高移動度により低抵抗 を示すことは太陽電池用の透明電極材料として理想的 な電気特性である。

次に、図5にSRE 膜およびITO 膜の抵抗率のアニー ル温度依存性を示す。



図5 SRE 膜の抵抗率のアニール温度依存性

SRE 膜は ITO より低温から結晶化が進行し、低温 度プロセスで ITO 以上の低抵抗化が可能な材料であ る。PET や PEN などのフィルム基板の実使用温度が 130℃~170℃であることを考慮すると、樹脂基板を 用いたフレキシブル太陽電池の透明電極材料として SRE の適用が期待される。

[2] 光学特性

図6に200℃,30分アニール後のSRE 膜の透過スペクトルおよび吸収スペクトルを示す。



図6 SRE 膜の透過率・吸収率

比較のために、ITO (SnO₂:10wt.%) 膜の透過スペ クトルおよび吸収スペクトルも示した。図6のスペク トルは基板を含めた透過率および吸収率であり、膜厚 は150nmである。SRE はキャリア密度が低いために フリーキャリア吸収が少なく¹⁰⁾、ITO と比べて赤外領 域で非常に高い透過率を示す。そのため、SRE を透明 電極に用いることで赤外領域の光の有効活用による発 電効率の向上が期待される。

[3] 薄膜の信頼性

太陽電池は基本的に屋外に設置されるため、熱や水 分に対する耐久性が要求される。この安定性を確認す るため、膜の耐久性試験を実施した。試験方法として、 加熱処理後の薄膜を大気雰囲気下で温度 85℃、湿度 85%の恒温恒湿条件で保持したときの電気抵抗の経時 変化を観測する方法をとった。

図7に SRE 結晶膜および ITO 結晶膜(SnO₂:10wt.%)の抵抗変化比(R_{after} / R_{initial})の経時変化の結果を示す。



図7 SRE 膜の抵抗変化比の経時変化

SRE 結晶膜は ITO 結晶膜と同程度の高い耐久性、 信頼性を有していることがわかる。

4. まとめ

樹脂基板を用いた光学デバイスへの応用展開とし て、低温プロセス用の透明電極材料を開発した。タッ チパネル用途としては、新たな酸化インジウム系透明 電極材料である USR を開発した。USR は 150℃以下 の低温プロセスで十分な低抵抗、高透過率、高信頼性 を併せ持つ材料である。

さらに太陽電池用途として、新たな酸化インジウム 系透明電極材料である SRE を開発した。SRE は低温 度プロセスにおいて従来の ITO より低抵抗な電気特 性を示すほか、赤外領域における高透過性を有するた め、SRE を用いることで発電効率の向上が期待される。

上記2つの新規開発材料は特に、樹脂基板を用いた フレキシブルデバイスの透明電極として今後の応用が 期待される。

参考文献

1) S.Muranaka,Y.Bando and T.Takada.,Thin Solid Films,151,355 (1987)

- 2) Y.Shigesato,D.C.Paine and T.E.Haynes,Advanced Materials'93, IV, Laser and Ion Beam Modification of Materials,503,Elsever,Amsterdam (1994)
- 3) Cleva W.Ow-Yang, Doren Spinner, Y.Shigesato and D.C.Paine, J.Appl.Phys., 83 (1) ,145 (1998)
- 4) 中野智史,徳弘節夫,中村新吾,山本幸司,透 明導電膜の反射防止膜への応用,KONICA TECHNICAL REPORT VOL.14 (2001)
- 5) 栗田泰市郎, NHK 技研 R&D, 145 (2014)
- 6) 日経 B P 社, タッチパネル最前線 2013-2014,105 (2012)
- 7)三谷雄二,中谷健司,日本ゴム協会誌,84巻,第8
 号(2011)
- 8) 日経 B P 社, タッチパネル最前線 2013-2014,109 (2012)
- 9)新エネルギー・産業技術総合開発機構,NEDO再
 生可能エネルギー技術白書第2版,第2章,14
 (2014)
- 10)藤原裕之,分光エリプソメトリー第2版,172 (2011)